

公司概況資料表

以下資料由耐特科技材料股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：耐特科技材料股份有限公司 (股票代號：8058)

董事長	陳勳森
總經理	陳宇涵
資本額	新臺幣688,000,000元
輔導推薦證券商	兆豐證券股份有限公司、元大證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	兆豐證券股份有限公司 林小姐(02)2327-8988 分機7903
註冊地國	該公司非屬外國發行人，故不適用
訴訟及非訟代理人	該公司非屬外國發行人，故不適用

輔導推薦證券商認購 公司股票之相關資訊		
證券商名稱	主辦	協辦
		兆豐證券股份有限公司
認購日期	114/7/9	
認購股數 (股)	1,400,000	100,000
認購占擬櫃檯 買賣股份總數 之比率	2.03%	0.15%

認購價格	每股新臺幣52元
認購價格之訂定依據及方式	<p>一、認購價格訂定依據及方式</p> <p>本推薦證券商依一般市場認購價格訂定方式，參考市場法、成本法及收益基礎法等方式，以推算合理之認購價格，做為該公司辦理股票興櫃登錄之參考價格訂定依據。再參酌該公司之所處產業、經營績效、發行市場環境及同業之市場狀況等因素後，由本推薦證券商與該公司共同議定之。目前股票價值的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。</p> <p>二、證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：</p> <p>(1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。</p> <p>(2)成本法：亦稱帳面價值法(Book Value Method)，係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。</p> <p>(3)收益法則重視公司未來營運所創造之現金流入價值。</p> <p>以上股票評價方法，其中成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反應資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；收益法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量無法精確掌握，且加權平均資金成本更無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司。該公司屬穩定獲利之產業，故本次輔導推薦證券商認購耐特科技材料股份有限公司(以下簡稱耐特公司或該公司)股票，僅就市場法之本益比法作為評估基準。</p> <p>三、發行人與已上市櫃同業之股價淨值比之比較情形</p> <p>耐特公司成立於民國77年，主要從事高階工程塑膠材料、複合材料之研發、製造及銷售。其終端產品涵蓋：汽機車零件、開關連接器、機械設備、電動工具、極限運動與休閒用品、醫療器材及辦公家具等多元應用領域。近年來從傳統複合材料跨入特殊產業應用，除了開發半導體移動載具之特種複合材料，如 IC Tray、光罩盒、晶圓載具、Foup 晶圓傳送盒等應用外，亦成功開發包括：Wi-Fi 機應用散熱材料、運算中心儲能備援系統(Battery Backup Unit)材料、新能源汽車及 BBU 儲能防火防爆材料等多種特殊複合材料。</p> <p>綜觀目前國內上市櫃公司尚無業務內容與該公司完全相同者，考量營運規模、所屬產業上下游關聯性及產品應用領域後，選取晉倫科技股份有限公司(以下簡稱晉倫，股票代號：6151)主係從事尼龍(NY)、聚丙烯(PP)及聚碳酸酯(PC)複合材料之製造及銷售；邦泰複合材料股份有限公司(以下簡稱邦泰，股票代號：8935)主要產品為複合材料塑膠粒及運動器材射出零組件；佶優科技股份有限公司(以下簡稱佶優，股票代號：5452)主要從事塑膠粒、工程塑膠及環保塑膠之生產及銷售。</p>

茲就該公司採樣同業及上市其他電子業、上櫃其他電子業、上市其他及上櫃其他類股最近三個月(114年3月~114年5月)之平均本益比列示如下：

公司	月份	114年3月	114年4月	114年5月	平均
晉倫(6151)		24.03	19.71	20.23	21.32
邦泰(8935)		註	註	註	註
佶優(5452)		91.13	66.97	80.48	79.53
上市其他電子業類		14.63	14.31	14.07	14.34
上櫃其他電子業類		21.05	20.54	21.91	21.17
上市其他類		12.14	11.58	12.94	12.22
上櫃其他類		28.16	26.24	28.90	27.77

資料來源：證交所及櫃檯買賣中心。

註：該公司由於最近四季稅後純益為負值，故不適用本益比之計算。

依上表資訊，該公司採樣同業、上市櫃其他電子業類股及上市櫃其他類股最近三個月(114年3月~114年5月)之平均本益比，剔除極端值佶優之平均值79.53倍後，計算其採樣同業平均本益比區間落在12.22~27.77倍之間，若依該公司最近四季(113年第一季~113年第四季)經會計師查核簽證之財務報告，該公司之稅後淨利為144,653千元，以該公司目前股本68,800千股設算之每股稅後盈餘為2.10元，其參考價格區間為25.66元~58.32元。

四、推薦證券商就其與發行人所共同議定承銷價格合理性之評估意見

綜上所述，考量本益比法評價之每股參考股價區間為25.66元~58.32元，另經參酌該公司之經營績效、獲利情形、所處市場環境、產業未來成長性及同業之市場狀況，並考量總體經濟環境因素及興櫃市場流動性風險後，本輔導推薦證券商與該公司共同議定之興櫃每股認購價格為52元，尚屬合理。

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹：

耐特公司成立於民國77年5月，主要從事高階工程塑膠材料、複合材料之研發、製造及銷售，產品應用範圍包含半導體、汽機車、電子電機、開關連接器、機械、電動工具、寒帶運動休閒、醫療、高性能辦公家具等產業。耐特公司深耕複合材料領域30餘年，除了專注在傳統工程塑膠複合材料以外，亦隨產業變遷積極提升研發能量，已取得多項專利技術並成功開發多種創新材料，如應用於半導體晶圓乘載盒具抗靜電特性材料、5G及Wifi6的散熱材料、電動車及BBU新能源儲能防火防爆材料等，耐特公司憑藉多年累積的研發經驗與技術優勢，再加上具備從原料選擇、配方設計、複合加工到成品製造的一條龍整合能力，能滿足客戶不同製程需求，提供最適化的材料組合方案。

修訂日期：113年7月

二、歷史沿革：

年度	重 要 記 事
77	<ul style="list-style-type: none"> ● 創辦人陳勳森先生原專事生產銷售尼龍回收粒，民國77年有感於複合材料工程塑膠之發展趨勢及對國內業界之本土化、國產化之重要性，經由工業局之「傳統工業升級輔導專案」支持，成立「耐特複合材料股份有限公司」，實收資本額為新臺幣10,000仟元，同年辦理現金增資5,000仟元，實收資本額為新臺幣15,000仟元。
78	<ul style="list-style-type: none"> ● 增置大批品管儀器，採用DSC、MFI、HDT等先進精密分析儀器，以提高品質供應市場需求。 ● 現金增資20,000仟元，實收資本額為新台幣35,000仟元。
79	<ul style="list-style-type: none"> ● 配合業務需要，擴充營業、購置廠房、土地及生產設備，並設立自有辦公地點「北區營業處」以加強服務客戶及業務推廣，同年並通過政府「獎勵投資條例」享有五年免徵營利事業所得稅。 ● 現金增資114,000仟元，實收資本額為新台幣149,000仟元。
80	<ul style="list-style-type: none"> ● 現金增資36,000仟元，實收資本額為新台幣185,000仟元。
81	<ul style="list-style-type: none"> ● 經麥克道格拉斯飛機製造公司分由財務、管理、製造、品管四大項對本公司進行評估，獲認定為國內八大符合供應航太零件要求廠家之一。 ● 購置「電腦輔助工程」CAE軟體，以加強對客戶之服務及業務拓展。 ● 成立資訊部門將公司營運管理帶入電腦化。 ● 配合業務需要動工興建廠房、行政大樓。
82	<ul style="list-style-type: none"> ● 新廠房、行政大樓正式啟用；採全自動化設備，使作業更順暢。
83	<ul style="list-style-type: none"> ● 成立維京群島子公司 JINGLE STAR LIMITED及中國孫公司上海耐特複合材料製品有限公司。 ● 盈餘轉增資27,750仟元、資本公積轉增資25,600仟元及現金增資 107,250仟元，實收資本額新台幣345,600仟元。
84	<ul style="list-style-type: none"> ● 盈餘轉增資13,824仟元及現金增資48,576仟元，實收資本額新台幣408,000仟元。 ● 獲經濟部中小企業處評鑑為第四屆國家磐石獎廠商。 ● 獲經濟部評選為84年度開發新產品績優廠商。 ● 負責人榮獲第十八屆青年創業楷模。
86	<ul style="list-style-type: none"> ● 現金增資92,000仟元，實收資本額新台幣500,000仟元。 ● 經財團法人中衛發展中心評鑑為國防工業合格供應廠家。 ● 為積極拓展美國市場轉投資設立美國公司。
87	<ul style="list-style-type: none"> ● 現金增資100,000仟元，實收資本額新台幣600,000仟元。
89	<ul style="list-style-type: none"> ● 配合產業發展更名為「耐特科技材料股份有限公司」。 ● 盈餘轉增資30,000仟元、資本公積轉增資30,000仟元及現金增資 50,000仟元，實收資本額新台幣710,000仟元。
90	<ul style="list-style-type: none"> ● 盈餘轉增資21,300仟元、資本公積轉增資14,200仟元及現金增資 54,500仟元，實收資本額新台幣800,000仟元。 ● 導入ERP系統
94	<ul style="list-style-type: none"> ● 取得美國Ferro公司PP汽車材料大中國代理權。
99	<ul style="list-style-type: none"> ● 高導熱塑膠開發完成。
101	<ul style="list-style-type: none"> ● 通過ISO 9001品質管理系統認證

104	● 通過ISO 14001環境管理系統
108	● 通過IATF 16949汽車產業品質管理認證。
109	<ul style="list-style-type: none"> ● 註銷庫藏股40,000仟元，實收資本額新台幣760,000仟元。 ● 開發尼龍絕緣導熱防火材料應用於LED燈外殼。 ● 開發PBT複合材應用於連接器。 ● 開發PBT加纖無鹵阻燃材料應用於電動機車電池外殼控制器。 ● 開發PLA耐衝擊材料應用於塑膠髮夾及3D列印線材。
110	<ul style="list-style-type: none"> ● 減資140,000仟元，實收資本額新台幣620,000仟元。 ● 員工認股權執行28,000仟元，實收資本額新台幣648,000元整。 ● 開發開發LCP複合材應用於光學模組。 ● 開發PC防火導熱材料應用於WiFi網通外殼。
111	<ul style="list-style-type: none"> ● 設立潔淨廠區，跨足半導體周邊產業。 ● 開發尼龍絕緣導熱無鹵阻燃材料應用於車用匯流排。 ● 開發PC抗靜電複合材料應用於半導體晶圓傳送盒。 ● 開發尼龍導電導熱材料應用於網通散熱片。 ● 通過GRS全球回收標準認證。
112	<ul style="list-style-type: none"> ● 上海子公司遷廠。 ● 榮獲家登精密公司年度績優供應商。 ● 開發高剛性低吸濕PA規格應用於仿真槍支配件。 ● 開發尼龍絕緣導熱無鹵阻燃材料應用於車用電擊蓋。 ● 開發PC防火導熱材料通過UL fl認證。 ● 通過ISO 14021環境管理體系認證。 ● 美國NYPLA公司原透過Jingle間接投資變更為直接投資。
113	<ul style="list-style-type: none"> ● 彰化廠擴建完成。 ● 增設半導體產業周邊材料產線。 ● 設立越南子公司。 ● 註銷庫藏股11,889仟元，實收資本額新台幣636,111仟元。 ● 現金增資51,889仟元，實收資本額新台幣688,000仟元。

三、經營理念：

耐特公司致力於滿足高科技產業材料需求，發展迄今已成為亞洲高性能複合材料的領導品牌，秉持「誠信、品質、創新」的核心價值，堅定朝向成為「亞洲高階複合材料技研智造中心」的願景邁進。

四、未來展望：

1、中短期發展計畫

(1)強化品牌定位：

聚焦高性能塑膠與精準行銷策略與產業影響力擴展，強化「耐特科技」作為高階材料解決方案供應者的品牌識別，提升國內外市場認同度與品牌價值。

(2)多元通路拓展：

深化與策略通路夥伴之合作，積極布局半導體、車用、通訊與 BBU 儲能等關鍵應用市場，拓展國際與區域性銷售網絡，以提升市場滲透率與整體市佔率。

(3)優化客戶服務體系：

強化技術支援與快速回應能力，導入客戶需求導向的服務流程，提升專案協同效率與客戶滿意度，建立長期穩定之策略合作關係。耐特公司自主開發的 NYTEX 決策整合系統中建置有 CRM (Customer Relationship Management) 管理模組，可即時整合客戶資料、歷史訂單、技術需求與售後服務紀錄，有效提升客戶溝通效率與滿意度，並支持業務團隊進行數據導向之市場策略決策。

(4) 深化國際技術合作：

積極與國際領導企業、研究機構建立技術交流與開發合作，導入先進技術與管理經驗，加速創新能量累積，全面提升在全球市場的競爭優勢。NYTEX 系統亦支援跨國協同開發流程管理與技術資料保密控管，強化與國際客戶在產品開發、樣品驗證與量產落地等階段之效率與品質。

2、長期發展計畫

耐特公司長期將定位於全球高階應用材料市場核心，致力成為亞太領導並具全球影響力之功能性複合材料解決方案供應者。藉由深化技術平台、優化商業模式與強化區域競爭力，推動從產品導向升級為技術驅動的 platform 企業，打造以研發、應用工程與數據管理為核心的價值網絡，實現從材料供應邁向長期共創合作。未來將透過資源整合、策略投資與研發生態系建構，鞏固全球產業鏈中之戰略地位，實現永續且具規模經濟的成長動能。

TOP ^

主要業務項目：

主要係從事高階工程塑膠材料、複合材料之研發、製造及銷售。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

耐特公司位於高性能塑膠與複合材料產業的中游關鍵位置，擁有自主配方開發、精密製程控制及品質追溯能力，串連上游原料供應與下游應用端之間的關鍵技術節點，為多元產業提供高附加價值的材料解決方案。

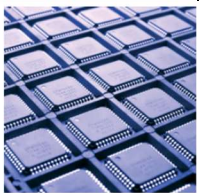


產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	最近一年度營收金額(千元)	佔總營收比重 (%)
電子電機產業用料	代表性應用包含： 1. BBU 備援電池模組 (耐熱、防延燒、絕緣設計)	因應電子電機產業對材料在導熱、防火與高溫性能方面的高規格需求，耐特公司開發多系列高性能複合材料，涵蓋導熱、防延燒、高溫與特用工程塑膠等多元解決方案，提供具備安全	893,304	37.70

修訂日期：113年7月

	 <p>2. 斷路器與電子連接器（尺寸精密、耐高溫、防火要求）</p>   <p>3. 網通設備（抗干擾、機構穩定）</p> 	<p>性、可靠性與高加工性的材料選擇，協助客戶實現產品模組輕量化、結構整合與安全強化。</p> <p>主要材料系列與特性如下：</p> <ul style="list-style-type: none"> • 高導熱塑膠（CT & CM 系列） 提供 k 值 0.5~18 W/m-K，兼具導熱性與電氣絕緣性，通過 UL 安規（UL 94 V-0）、ISO 14021 PCR 認證，適用於網通設備外殼、散熱模組、電子產品散熱片、伺服器與車用燈具等應用，具備優異熱傳導與設計成型性，為金屬取代的理想選擇。 • 防延燒材料（KF 系列） 通過 UL 94 V-0、5VA 及 RTI 等多項防火標準，具備高表面電阻與良好耐電壓特性（最大可達 36.6 kV），適用於 BBU 備援電池模組、AI 機房與雲端儲能系統中的電源外殼與電池框架，具備高安全性與絕緣性能。 • 高溫材料（PA10T、PA6T、LCP、PPS、PEEK、PEI、PPO） 耐熱、耐化學性、尺寸穩定性佳，應用於 FPC、CPU、HDMI、SIM 卡連接器、高溫馬達線圈、汽車燃油導軌及醫療零組件等極端溫環境中的關鍵結構元件。 • 特種塑膠（PA610、POK） 具備低吸水率、耐磨、尺寸安定與低翹曲特性，適用於水處理設備、滑軌、傳輸零組件及半導體載具如 FOUP、IC Tray 等，提升整體產品使用壽命與可靠度。 		
<p>運動及醫療產業用料</p>	<p>代表性應用包含：</p> <p>1. 滑雪板固定座（耐衝擊、耐低溫）</p>  <p>2. 輪椅輪框（輕量化、耐久性）</p>  <p>3. BB 彈（環保材料）</p>	<p>耐特公司之複合材料廣泛應用於運動與醫療產品中，各項材料兼具輕量、高強度與良好加工性，能依據不同應用需求提供專屬配方設計。</p>	<p>523,119</p>	<p>22.07</p>

	 <p>4. 行李箱 (耐候性、尺寸穩定性)</p> 			
汽機車產業用料	<p>代表性應用包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 汽車水室／水箱：材料具備優異耐醇解特性，適用於長期接觸冷卻液環境。  <ol style="list-style-type: none"> 2. 排氣管護罩：材料兼具高剛性與隔熱性，有效提升安全性與耐用性。  <ol style="list-style-type: none"> 3. 汽車後照鏡外殼：材料具尺寸安定性與良好耐候性，可長期穩定維持外觀與產品功能。 	<p>耐特公司開發之 PA 複合材料 (M&N 系列) 與 PP 複合材料 (P 系列)，具備良好之機械強度、耐化學性與尺寸穩定性，廣泛應用於汽機車結構與功能部件。</p>	352,979	14.90
半導體產業用料	<p>代表性應用包含：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 先進晶圓傳送載具  <ol style="list-style-type: none"> 2. 研磨環  <ol style="list-style-type: none"> 3. IC tray 	<p>耐特公司所開發之半導體高性能複合材料，具備優異的尺寸穩定性、低揮發性有機化合物 (Low VOC)、低釋氣與抗靜電等關鍵特性，符合半導體製程對材料潔淨度與可靠度的嚴格要求。</p> <p>所有半導體材料均採客製化設計與開發，能因應不同製程需求，提供穩定、高規格的材料解決方案，廣泛應用於先進製程與先進封裝之各類載具產品。</p>	224,432	9.47

				
其他產業 用料			375,783	15.86
合 計			2,369,617	100.00

TOP ^

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	109年(註1)	110年(註2)	111年(註2)	112年(註2)	113年(註2)	114年截 至5月份止 (自結數)(註3)
	營業收入		1,132,380	2,948,582	2,500,862	2,101,161	2,369,617
營業毛利		243,947	928,382	627,782	519,778	667,396	284,080
毛利率(%)		21.54	31.49	25.10	24.74	28.16	27.13
營業損益		43,019	381,239	164,597	80,900	196,688	83,698
營業外收入及支出		163,034	(17,521)	(32,935)	(5,365)	(11,641)	(11,945)
稅前損益		206,053	363,718	131,662	75,535	185,047	71,753
稅後損益		150,760	252,563	79,012	67,043	144,653	58,342
每股盈餘(元)		1.98	3.61	1.25	1.06	2.27	0.85
發放	現金股利(元)	-	1.8	1	1.2	2	-
	股票股利(資 本公積轉增 資)(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(盈 餘轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-

(註1)109年度係經會計師查核簽證之個體財務報告，採用我國企業會計準則編製。

(註2)110-113年度係經會計師查核簽證之合併財務報告，採用國際財務報導準則編製。

(註3)係自結合併數字，未經會計師查核簽證或核閱，因此可能與會計師查核結果存有差異，請
投資人於參考時審慎評估。

修訂日期：113年7月

最近五年度簡明資產負債表

單位：新臺幣千元

項目	年度	109年(註1)	110年(註2)	111年(註2)	112年(註2)	113年(註2)
流動資產		719,360	1,996,718	1,583,820	1,484,821	1,781,689
基金及長期投資		1,094,520	-	-	-	-
固定資產		245,575	384,875	539,564	623,220	710,410
無形資產		5,531	15,736	13,803	10,606	9,534
其他資產		19,060	285,585	422,572	386,824	356,184
資產總額		2,084,046	2,682,914	2,559,759	2,505,471	2,857,817
流動負債	分配前	793,861	1,090,993	712,321	604,046	644,822
	分配後	793,861	1,204,759	775,524	679,890	782,422
長期負債		106,167	172,306	247,139	294,842	275,052
其他負債		83,602	143,755	334,459	350,611	326,022
負債總額	分配前	983,630	1,407,054	1,293,919	1,249,499	1,245,896
	分配後	983,630	1,520,820	1,357,122	1,325,343	1,383,496
股本		760,000	648,000	648,000	648,000	688,000
資本公積		11,324	37,812	37,812	37,812	225,374
保留盈餘	分配前	422,902	677,960	645,557	646,241	709,929
	分配後	422,902	564,194	582,354	570,397	572,329
長期股權投資未實現跌價損失		-	-	-	-	-
累積換算調整數		(71,955)	(68,738)	(38,603)	(49,155)	(11,382)
庫藏股票		(21,855)	(19,174)	(26,926)	(26,926)	-
股東權益總額	分配前	1,100,416	1,275,860	1,265,840	1,255,972	1,611,921
	分配後	1,100,416	1,162,094	1,202,637	1,180,128	1,474,321

(註1)109年度係經會計師查核簽證之個體財務報告，採用我國企業會計準則編製。

(註2)110-113年度係經會計師查核簽證之合併財務報告，採用國際財務報導準則編製。

TOP ^

最近三年度財務比率

項目	年度	111年	112年	113年
財務比率	毛利率(%)	25.10	24.74	28.16
	流動比率(%)	222.35	245.81	276.31
	應收帳款天數(天)	76.05	88.00	87.33
	存貨週轉天數(天)	124.22	123.83	105.67
	負債比率(%)	50.55	49.87	43.60

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)

修訂日期：113年7月